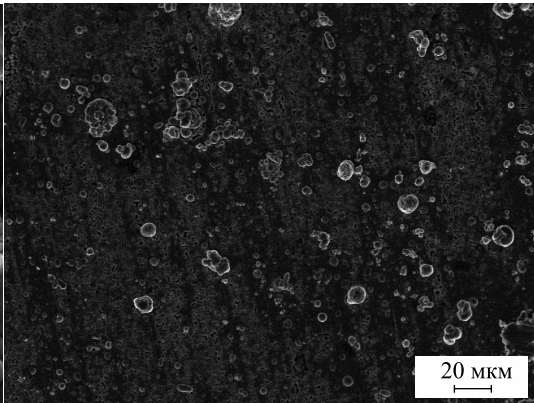
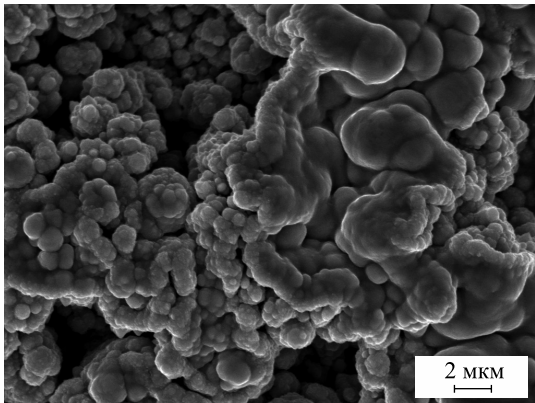




*Рис. 6.* Микроструктура поверхности меди, осажденной из щелочного раствора на основе пропиленгликоля, содержащего ОЭДФ

*Fig. 6.* Microstructure of the surface of copper deposited from an alkaline solution based on propylene glycol with hydroxyethylidene diphosphonic acid